This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) DRY ETCHING DEVICE

(11) 1-298183 (A) (43) 1.12.1989 (19) JP

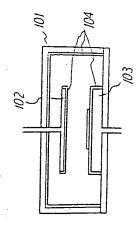
(21) Appl. No. 63-129978 (22) 27.5.1988

(71) NEC CORP (72) FUMIHIDE SATOU

(51) Int. Cl⁴. C23F4/00,H01L21/302

PURPOSE: To inhibit a change of the atmosphere in the vacuum chamber of a dry etching device by forming the surfaces of parts coming in contact with plasma in the vacuum chamber with copper.

CONSTITUTION: When aluminum contg. copper is etched in the vacuum vessel 101 of a dry etching device, the surface of the inner wall of the vessel 101 and the opposite surfaces of upper and lower electrodes 102, 103 coming in contact with plasma are plated with copper 104. Even in the case where copper chloride deposits in the vessel 101, the atmosphere in the vessel 101 does not undergo a considerable change to avoid such unstableness that etching characteristics vary every time etching is repeated.



(54) MOLD FOR PRESS-MOLDING OPTICAL ELEMENT AND PRODUCTION

(11) 1-298184 (A)

(43) 1.12.1989 (19) JP

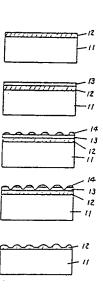
(21) Appl. No. 63-130667 (22) 27.5.1988

(71) MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD (72) KIYOSHI KURIBAYASHI(2)

(51) Int. Cl⁴. C23F4/00,C03B11/00

PURPOSE: To produce a high-precision mold for press-molding an optical element by successively forming a heat resistant film of platinum group metals, a silicon film and the resist of a required pattern on the base material of sintered hard alloy having a required shape and performing dry etching.

CONSTITUTION: A base material 11 of sintered hard alloy (or cermet) is worked to the shape close to a required shape and a platinum group metallic film (or an alloy film incorporating platinum group metals as a main component, a nitride film, a carbide film and a boride film) is coated on the surface as a heat resistant film 12 by a sputtering method. Furthermore after forming a silicon film 13 thereon by the sputtering method, a pattern is formed with a resist 14 so that a required final shape is obtained by photolithography. Then after performing anisotropic etching for silicon by a reactive plasma etching method and emphasizing the unevenness of the pattern formed with the resist 14, a high-precision mold for molding is manufactured by removing the whole part of both the resist 14 and the silicon film 13 and one part of the heat resistant film 12 by a plasma etching method. A high-precision optical element can be stably produced at low cost by utilizing this mold for molding.



12: heat resistant film of Pt-Rh alloy, 13: intermediate layer of silicon

(54) METHOD FOR PREVENTING RUSTING OF STEEL IN CONCRETE

(11) 1-298185 (A)

(43) 1.12.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 63-126962 (22) 26.5.1988

(71) ONODA K.K. (72) KAZUO KOMATA(4)

(51) Int. Cl⁴. C23F11/18

PURPOSE: To easily protect the steel in concrete and to prevent rusting by coating the surface of the concrete with an aq. silicate soln. to impregnate this soln. and by further coating the coated surface with an aq. calcium nitrite soln. to impregnate this soln.

CONSTITUTION: When the rusting of the steel in placed reinforced concrete is prevented, the surface of the concrete is coated with an aq. silicate soln. to impregnate this soln. and the coated surface is further coated with an aq. calcium nitrite soln. to impregnate this soln. Lithium silicate is preferably used as the silicate, the concn. of the calcium nitrite soln. is regulated to ≥15wt.% and the amt. of the soln. spread to 300.700g/m². By this simple repairing work, the steel in the concrete is easily protected and rusting is prevented.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-298183

30 Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)12月1日

C 23 F 4/00 H 01 L 21/302

A - 7047 - 4 K

B - 8223 - 5F

G-8223-5F審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

69発明の名称

ドライエツチング装置

顧 昭63-129978 20符

史英

顧 昭63(1988)5月27日 ②出

@発 鲟 者

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 頭 人 の出

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 菅 野 中 個代 理

> ШΠ 細

1. 発明の名称

ドライエッチング装置

2. 特許請求の範囲

(1) ドライエッチング装置に装備した、真空容 器内のプラズマに接する部分の表面を銅案材にて

構成したことを特徴とするドライエッチング装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造に使用するドライエ ッチング装置に関するものである。

〔従来の技術〕

第 3 図、 第 4 図 は 従来 使川 されて いた ドライエ ッチング装置に関して説明する断面模式図である。 図に示すように、従来のドライエッチング装置 では、真空容器301 , 401 及び電極302 , 402 な どプラズマに触れる部分の材質として、石英ガラ ス、ステンレス鋼や表面を化成処理したアルミニ ュウム、さらには一部テフロン系やポリイミド系 の合成樹脂が使用されていた。

[発明が解決しようとする課題]

近年、半導体装置の配線材料として従来使用さ れていた類アルミニュウムやアルミニュウム・シ リコン合金等に代わって、エレクトロマイグレー ションやストレスマイグレーションに対して強い 耐性を示す銅・アルミニュウム合金が注目される

ようになって来た。

しかし、従来のドライエッチング装置では、銅 を含んだアルミニュウムをエッチングする場合、 エッチングを続けるにしたがってエッチング選度 やエッチングの均一性などが変化し、又、残液が 増加したり形状が変化したりして安定なエッチン グを行なう事が困難であった。

この理由の一つとしては、銅を含んだアルミニ ュウムをエッチングする場合、銅の塩化物が生成 され、それがエッチングを行なう真空容器内でア ラズマに接する部分に堆積して、真空容器内雰囲 気がエッチングを行なう時間が経過するとともに 変化するということが考えられる。

本発明の目的は前記課題を解決したドライエッ

チング装置を提供することにある。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するため、本発明は、ドライエッチング装置に装備した、真空容器内のプラズマに接する部分の表面を顕素材にて構成したものである。

〔実施例〕

以下、本発明の実施例を図により説明する。

(実施例1)

第1図は本発明の実施例1に係るドライエッチング装置の断面構造を説明する模式図である。

第1図に示すように、エッチングを行なう真空容器101の内部表面、上部電極102及び下部電極103のそれぞれ対向する面に射変金104をほどこす。

洞を含んだアルミニュウムをエッチングする場合、被エッチング皮膜中の網がエッチングガスに含まれる塩素と反応して蒸気圧の低い塩化期となり、真空容器のプラズマと接触する部分に堆積する。塩化剤が真空容器に堆積した状態でプラズマ

本実施例は特に比較的低い圧力で高いパワーをかけてエッチングを行ないプラズマが真空容器全体に広がるような条件の場合有効である。

(実施例2)

第2図は本発明の実施例2に係るドライエッチング装置の断面精造を説明する模式図である。

第2図に示すように、本実施例はエッチングを 行なう真空容器201 内の上部電極202 と下部電極 203 の対向する面に期級で作った電極カバー204 を取り付けたものである。

本実能例は特に比較的高い圧力でエッチングを 行ない対向電極間にアラズマが閉じ込められるよ うな条件の場合有効である。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明はドライエッチンク装置の真空容器内でプラズマに触れる部分に期を素材にて構成するため、鋼を含んだアルミニュウムのエッチングを行なうとき、頭の塩化物が真空容器内に堆積しても、真空容器内の発明気に大きな変化はなく、エッチングを繰り返すたびにエ

を発生させると、堆積して、2000年でで、1000年でで、1000年でで、1000年でで、1000年でで、1000年でで、1000年で、100年で、1000

そこで、本実施例のようにエッチング装置内部のアラズマに接する部分を初めから銅で衰金しておけば、洗浄前後での真空容器内発囲気の変化が少なくなりエッチング特性の、制御不能なバラツキを即えることができる。

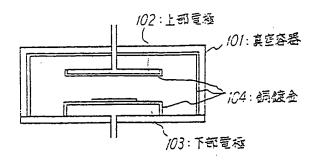
ッチング特性が変動するような不安定性を回避で きる効果を有する.

4. 図面の簡単な説明

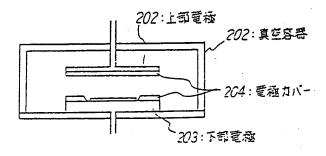
第1図は本発明の第一の実施例であるドライエッチング装置の構造を説明する模式図、第2図は本発明の第二の実施例であるドライエッチング装置の構造を説明する模式図、第3図、第4図は近来使用されていたドライエッチング装置の構造を説明する模式図である。

101 . 201 …真空容器 102 . 202 …上部電柜 103 . 303 …下部電極 104 …銅鍍金 204 …電極力バー

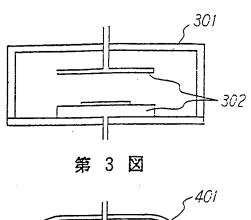
特許出關人 日本電気株式会社 代 理 人 弁理士 苷 野 中

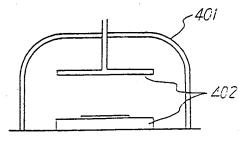


第 1 図



第 2 図





第 4 図